

HD-Modul/HD-Module

für HN.D Crimp Kontakte

for HN.D crimp contacts

Kontaktzahlen

No. of contacts

18

250V/10A

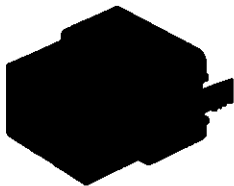
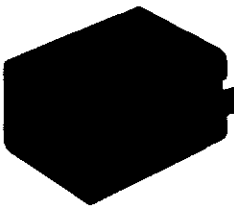
Bezeichnung
Description

Bestelltext
Designation

Bestell-Nr./Order No.
Oberteil Unterteil
Top part Bottom part

Oberteil für Stiftkontakte
Top part for male contacts

Unterteil für Buchsenkontakte
Bottom part for female contacts



MDL.HD.18.Sti.C
MDL2.HD.18.Sti.C*

1-1104552-1
0-1103016-1

MDL.HD.18.Bu.C
MDL2.HD.18.Bu.C*

1-1104552-2
0-1103016-2

Technische Kennwerte

Modulbaustein

Kontaktzahlen	18
el. Bemessungsstrom [A]	10
el. Bemessungsspannung [V]	250
Isolationswiderstand nach DIN/VDE	$\geq 10^{13}\Omega$
max. Außenisolationsdurchmesser des Leiters	3,0
elektrischer Anschluß	0,36 – 1,5mm ²
*Modul-Serie 2 – nicht werkzeuglos demontierbar (nur in Verbindung mit Modulrahmen Serie 2)	

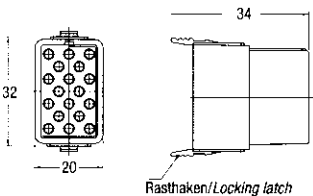
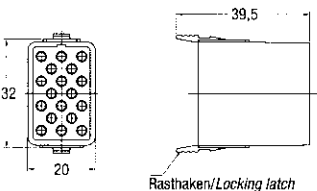
Technical Specification

Module element

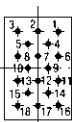
No. of Contacts	18
rated current [A]	10
rated voltage [V]	250
Insulation resistance according to DIN/VDE	$\geq 10^{13}\Omega$
max. outer dimensions of the conductor	3,0
electrical connection	0,36 – 1,5mm ²
*Module-series 2 – not to be removed toolless (to be used with module-frame series 2)	

Passende Crimpkontakte siehe Seite 34, Passende Crimpwerkzeuge siehe Seite 34
Suitable Crimp contacts see page 34, Suitable Crimping tools see page 34

Maßbild mm
Dimensions mm



Kontaktanordnung
Anschlußseite Oberteil
Contact arrangement top part



Kontaktanordnung
Anschlußseite Unterteil
Contact arrangement bottom part

